



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

## MC8640DVJ1000HE

Număr parc	<a href="#">MC8640DVJ1000HE</a>	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	<a href="#">Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors)</a>	Starea stocului	5433 pcs stock
Descriere produs	MPC8640 - 32-Bit Power Architect	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de MC8640DVJ1000HE

Tensiune - I / O	1.8V, 2.5V, 3.3V	USB	-
Pachetul dispozitivului furnizor	1023-FCCBGA (33x33)	Viteză	1GHz
Serie	MPC86xx	Caracteristici de securitate	-
SATA	-	Controlere RAM	DDR, DDR2
Pachet / Caz	1023-BCBGA, FCBGA	Pachet	Bulk
Temperatura de Operare	0°C ~ 105°C (TA)	Numărul de miezuri / lățime de magistrală	2 Core, 32-Bit
Tipul de montare	Surface Mount	Accelerarea graficii	No
Ethernet	10/100/1000Mbps (4)	Afișaje și controale de interfață	-
Procesor Core	PowerPC e600	Co-Procesoare / DSP	-
Interfețe suplimentare	DUART, HSSI, I <sup>2</sup> C, RapidIO		

### Vești înrudite



Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Punct de vedere: Dimprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18